

マイニータワー

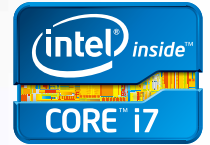
Q67チップセット

1 PCI-E x16 シグナル

1 PCI-E x4 シグナル

2 PCI

日本製電源



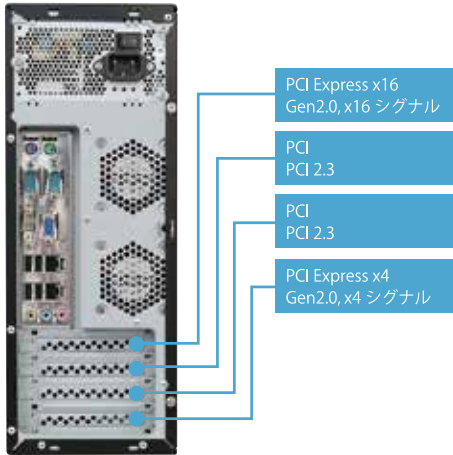
EMB-SB104TY

〔供給終了時期：2018年3月ごろ〕

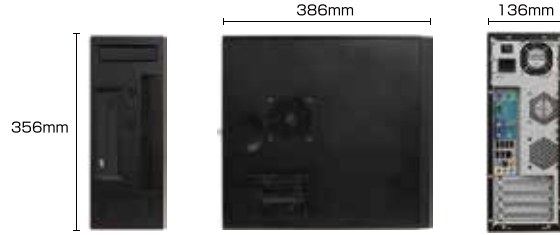


- 省スペース筐体にフルハイトボードが搭載可能
- 第3世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーが搭載可能
- 第2世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーが搭載可能
- 組み込み用途向けチップセット インテル® Q67を搭載
- 最大32GBメモリーまで搭載可能
- 長期供給と安定稼働に優れたEmbedded構成
- 信頼性の高い日本製電源を採用

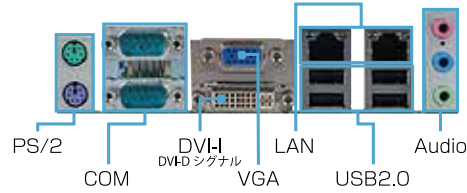
■ 拡張スロット構成



■ 外観寸法図



■ I/Oポート構成



■ 製品仕様

| | | |
|---------|-----------------|--|
| プロセッサ | 種類 | 第3世代 インテル® Core™ i7 プロセッサ 第3世代 インテル® Core™ i5 プロセッサ 第3世代 インテル® Core™ i3 プロセッサ 第2世代 インテル® Core™ i7 プロセッサ 第2世代 インテル® Core™ i5 プロセッサ 第2世代 インテル® Core™ i3 プロセッサ インテル® Pentium® プロセッサ |
| | 搭載数 | 1 |
| | チップセット | インテル® Q67 Expressチップセット |
| | | |
| メモリー | 規格 | DDR3 1333/1600MHz (第3世代Core iプロセッサ選択時) DDR3 1066/1333MHz (第2世代Core iプロセッサ選択時) |
| | 最大容量 | 32GB |
| | スロット数 | 4 |
| | | |
| ストレージ | 5インチベイ | 1 |
| | 3.5インチベイ | 3 (内部2) |
| | SATAコネクタ数 | 2 (SATA 3.0), 4 (SATA 2.0) |
| グラフィックス | | CPU内蔵グラフィックス性能は、プロセッサの種類により異なります |
| I/O | PS/2 | 2 |
| | VGA | 1 |
| | DVI-I | 1 (DVI-Dシグナル) |
| | シリアル (COM) | 2 |
| | Audio | 前面 2 (Mic-In, Line-Out) / 背面 3 (Mic-In, Line-In, Line-Out) |
| | USB | 前面 2 (USB2.0) / 背面 4 (USB2.0) |
| | LAN | 2 (GbE) |
| 拡張スロット | PCI Express x16 | 1 (第3世代Core iプロセッサ選択時、x16シグナルGen3.0) (第2世代Core iプロセッサ選択時、x16シグナルGen2.0) |
| | PCI Express x4 | 1 (x4シグナルGen2.0) |
| | PCI | 2 (PCI 2.3) |
| 外形寸法 | | W136mm × D386mm × H356mm (突起物等を除く) |
| 電源 | | 日本製電源 |
| | | 310W (連続最大容量) / 400W (ピーク容量) |
| 利用環境 | 入力電圧 | AC90V ~ 240V |
| | 温度 | 10°C ~ 35°C |
| | 湿度 | 20% ~ 80% RH (結露なきこと) |
| 保管環境 | 温度 | -10°C ~ 55°C |
| | 湿度 | 20% ~ 80% RH (結露なきこと) |



HPCシステムズ株式会社

CTO事業部

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階

TEL : 03-5446-5535 / FAX : 03-5446-5550

http://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv logo、Intel vPro、Intel vPro logo、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2016年8月1日現在の内容です。